## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-015865

(43) Date of publication of application: 19.01.1996

(51)Int.CI.

Y 501 Y 1 11 11 10 1 1 1 1 1

G03F 7/039 G03F 7/004 H01L 21/027

(21)Application number: 07-128606

(71)Applicant: INTERNATL BUSINESS MACH

CORP (IBM>

(22)Date of filing:

26.05.1995

(72)Inventor: ALLEN ROBERT D

DIPIETRO RICHARD A
WALLRAFF GREGORY M

(30)Priority

Priority number: 94 266044

Priority date : 27.06.1994

Priority country: US

# (54) PHOTORESIST COMPOSITION FOR FAR ULTRAVIOLET EXPOSURE AND ITS USE METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a radiation sensitive resist compsn. for far UV ray having improved sensitivity and resolution.

CONSTITUTION: This radiation sensitive resist compsn. contains (a) 1 to 10wt.% radiation sensitive acid forming agent, (b) 10 to 40wt.% substd. androstane and (c) 50 to 90wt.% copolymer binder. This resist compsn. is exposed by UV ray of a wavelength of 193nm in particular and a resist film having 1 micron thickness is exposed to the extent that an image is sufficiently formable event at a radiation dose below about 15mJ/cm2.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

29.10.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3243778

[Date of registration]

26.10.2001

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公園番号

# 特開平8-15865

(43)公開日 平成8年(1996)1月19日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G03F	7/039	501			
	7/004	503			
H01L	21/027				
				110 1 1 01/00	E 0 0 D

無杏讃求 未讃求 讃求項の数15 ○1. (全 7 頁)

		審查請求	未請求 請求項の数15 OL (全 7 頁)		
(21)出願番号	特顯平7-128606	(71)出顧人	(71) 出願人 390009531		
			インターナショナル・ピジネス・マシーン		
(22)出顧日	平成7年(1995) 5月26日		ズ・コーポレイション		
			INTERNATIONAL BUSIN		
(31)優先権主張番号	266044		ESS MASCHINES CORPO		
(32)優先日	1994年 6 月27日		RATION		
(33)優先権主張国	米国 (US)		アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州		
			アーモンク (番地なし)		
		(72)発明者	ロパート・デーヴィッド・アレン		
			アメリカ合衆国95120 カリフォルニア州		
			サンノゼ カレ・デル・コネホ 6186		
		(74)代理人	弁理士 合田 潔 (外2名)		
			最終頁に続く		

### 

#### (57)【要約】

【目的】 改善された感受性および解像度を有する遠紫 外線用放射線感受性レジスト組成物を提供するとと。

【構成】 本発明のレジスト組成物は、(a)1~10 重量%の放射線感受性の酸生成剤と(b)10~40重量%の置換アンドロスタンと(c)50~90重量%の共重合体結合剤とを含む放射線感受性レジスト組成物である。このレジスト組成物は、特に193nmの波長の紫外線で露光され、厚さ1ミクロンのレジスト・フィルムは、約15mJ/cm²未満の放射線量でも十分に像形成できる程度に露光される。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】放射線感受性酸生成剤と、1~3個の保護された水酸置換基を有するアンドロスタン-17-アルキルカルボキシレートと、並びに、(a)アクリル酸またはメタクリル酸から選択された単量体、および、

(b) メタクリレートまたはアクリレートから選択された単量体との反応生成物を含む共重合体とを含むレジスト組成物。

【請求項2】保護水酸置換基が、低級アルキルカルボニルオキシ基または低級フルオロアルキルカルボニルオキ 10シ基であることを特徴とする請求項1に記載の組成物。

【請求項3】メタクリレートまたはアクリレートが、メチルエステル、エチルエステル、およびtーブチルエステルからなる群から選択されるエステルであることを特徴とする請求項1に記載の組成物。

【請求項4】前記共重合体がさらに、(a) アクリル酸またはメタクリル酸から選択された単量体と、(b) メタクリル酸メチルもしくはメタクリル酸エチル、またはアクリル酸メチルもしくはアクリル酸エチルから選択された単量体と、(c) メタクリル酸 t - ブチルまたはアクリル酸 t - ブチルから選択された単量体との反応生成物を含むことを特徴とする請求項2に記載の組成物。

【請求項5】共重合体がさらに、脂環式メタクリレートまたは脂環式アクリレートから選択された単量体の反応生成物を含むことを特徴とする請求項4に記載の組成物

【請求項6】アンドロスタンが、低級アルキルカルボニルリトコール酸 t - アルキルまたは低級フルオロアルキルカルボニルリトコール酸 t - アルキルであることを特徴とする請求項4に記載の組成物。

【請求項7】放射線感受性酸生成剤が、トリフレートであることを特徴とする請求項6に記載の組成物。

【請求項8】基板上にレジスト像を生成するための方法であって、(a)放射線感受性酸生成剤と、1~3個の保護水酸置換基を有するアンドロスタン-17-アルキルカルボキシレートと、(i)アクリル酸またはメタクリル酸から選択された単量体と(ii)メタクリレートまたはアクリレートから選択された単量体との反応生成物を含む共重合体とを含むフィルムで基板をコーティングする段階と、(b)フィルムを像に従って放射線に露 40光させる段階と、(c)像を現像して基板を露出させる段階とを含む方法。

【請求項9】保護水酸置換基が、低級アルキルカルボニルオキシ基または低級フルオロアルキルカルボニルオキシ基であることを特徴とする請求項8に記載の方法。

【請求項10】メタクリレートまたはアクリレートが、メチルエステル、エチルエステル、およびtーブチルエステルからなる群から選択されるエステルであることを特徴とする請求項8に記載の方法。

【請求項11】前記共重合体が、(a)アクリル酸また 50

はメタクリル酸から選択された単量体と、(b)メタクリル酸メチルもしくはメタクリル酸エチル、またはアクリル酸メチルまたはアクリル酸エチルから選択された単量体と、(c)メタクリル酸 t - ブチルまたはアクリル酸 t - ブチルから選択された単量体との反応生成物を含むことを特徴とする請求項9に記載の方法。

【請求項12】共重合体がさらに、脂環式メタクリレートまたは脂環式アクリレートから選択された単量体の反応生成物を含むことを特徴とする請求項11に記載の方法

【請求項13】放射線が190ないし250nmの波長の紫外線であることを特徴とする請求項11に記載の方法。

【請求項14】アンドロスタンが、低級アルキルカルボニルリトコール酸 t - アルキルまたは低級フルオロアルキルカルボニルリトコール酸 t - アルキルであることを特徴とする請求項13に記載の方法。

【請求項15】放射線感受性酸生成剤が、トリフレートであることを特徴とする請求項13に記載の方法。

## 20 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、集積回路製造に使用するための、改良されたリソグラフィ用フォトレジスト組成物に関する。

[0002]

30

【従来の技術】当業界においてリソグラフィ技術を利用して製造される超小型電子回路デバイスの回路密度を高めることが望まれている。チップ当たりの組成数を増加させる一つの方法は、チップ上の最小形状サイズを減少させることであり、これにはより高いリソグラフィ解像度が必要とされる。現在使用されている中紫外スペクトル領域(例えば、遠紫外線、190~315nm)を使用すると、より高い解像度が得られる可能性がある。しかしながら遠紫外線の場合は、同じエネルギー量で移動する光子の数がより少ないため、同じ望ましい光化学応答を得るのにより高い露光量を要する。さらに現在のリソグラフィ装置は、遠紫外スペクトル領域では出力が非常に減衰する。

[0003] 市販のリソグラフィ用ポジティブ型放射線 感受性レジスト組成物は、一般に、アルカリ可溶性のフェノール・ホルムアルデヒド・ノボラック樹脂、および 放射線露光によって分解しインデンカルボン酸を生成する o-ナフトキノンジアジドを含む。残念ながら、ノボラック樹脂とジアジドは遠紫外線、特により短波長の遠紫外線(例えば193nm)を強く吸収するため、遠紫 外線用レジストとしてこの組成物は不適当である。

【0004】 ライヒマニス(Reichmanis)等は、論文"A Novel Approach to O-nitrobenzyl Photochemistry for Resists"、Journal of Vacuum Science Technology、V

ol.19、No.4、1981年で、(i) メタクリル酸メチルと メタクリル酸の共重合体と(ii)コール酸o-ニトロ ベンジルを含むカルボキシル酸 o -ニトロベンジル族の 一物質とを含む2成分遠紫外線レジストを開示した。と れらのレジストは一般に遠紫外線透過性であるが、商業 用現況では不適当な高露光量を要する。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的 は、改善された感受性および解像度を有する遠紫外線用 放射線感受性レジスト組成物を提供することである。 [00006]

【課題を解決するための手段】本発明は、(a)放射線 感受性酸生成剤と、(b)置換アンドロスタンと、

(c)(i)アクリル酸、メタクリル酸またはそれらの 混合物と(ii)メタクリレート、アクリレートまたは それらの混合物との反応生成物を含む共重合体とを含 む、化学的に増幅された放射線感受性レジスト組成物に 関するもので、共重合体は、酸に不安定な付属基を有す ることが好ましい。本発明の放射線感受性レジスト組成 物は、改善された遠紫外線感受性を提供する。さらに本 20 発明は、集積回路製造のためのこのレジスト組成物の使 用にも関する。

#### [0007]

【実施例】本発明は、(a)放射線感受性酸生成剤と、 (b) 置換アンドロスタンと、(c) (i) アクリル 酸、メタクリル酸またはそれらの混合物と(ii)メタ クリル酸アルキル、アクリル酸アルキルまたはそれらの 混合物との反応生成物を含む共重合体とを含むポジティ ブ型放射線感受性レジスト組成物に関する。

【0008】とのレジスト組成物中の共重合体は、複数 30 の単量体の反応生成物である。第一の単量体は、アクリ ル酸、メタクリル酸またはそれらの混合物から選択され る。好ましい単量体は、メタクリル酸である。との酸単 量体は、共重合体の溶解促進特性に寄与する。第二の単 量体は、アクリル酸アルキル、メタクリル酸アルキルま たはそれらの混合物から選択される。これらの単量体の 様々なアルキルエステルが共重合体の合成に使用でき る。適切なアルキルエステルは、メチル、エチル、t-ブチル、および脂環式エステルである。

【0009】好ましい共重合体は、1種の酸単量体と3 種のアルキルエステル単量体を含む。この共重合体は、 メチルまたはエチルエステル単量体などの低級アルキル エステル単量体を含むことが好ましい。またこの共重合 体は酸に不安定なエステル基を有する単量体を含むこと が好ましい。この単量体は、共重合体骨格に付属する酸 感受性エステル基を提供する。好ましい酸不安定付属基 は、酸の存在下で開裂反応を受ける有機エステル基であ る。好ましいエステル基は、カルボン酸の t – ブチルエ ステルなどのt-アルキルエステルである。ただし、本

理解されたい。例えば、他の酸感受性基は、エイチ・イ トウ (H.Ito) 等の米国特許第4491628号、"Posi tive- and Negative- working Resist Compositions wi th Acid Generating Photoinitiator and Polymer with Acid Labile Groups Pendant From Polymer Backbone" に記載されており、その開示を参照により本明細書に合 体する。本発明を実施する際に有用な好ましい単量体に は、アクリル酸またはメタクリル酸の t - ブチルエステ ルが含まれる。酸不安定エステル基を有する単量体は、 10 放射線感受性酸生成剤とあいまって、組成物の放射線感 受性に寄与する。共重合体はまた、エッチング耐性を向 上させる脂環式エステル単量体、飽和エステル置換基 (例えば、アダマンタンメチル、イソボルニル、および ノルボルニル)を有する同単量体を含むことが好まし

【0010】本発明の共重合体は、一般に、アクリル 酸、メタクリル酸、またはそれらの混合物を約1~30 重量% (好ましくは約10~20重量%) 含み、メタク リレート、アクリレート、またはそれらの混合物を約3 5~65重量% (好ましくは約50~60重量%) 含 み、酸不安定基を有する単量体を約15~50重量% (好適には約20~40重量%)含む。共重合体におけ る特定の単量体およびその重量パーセントの選択は、そ の共重合体に望まれる特性によって変わる。例えば、共 重合体におけるメタクリル酸成分の量を変えることによ って、組成物中の共重合体量を変えずに、その共重合体 の溶解促進/抑制特性を最適にすることができる。共重 合体の放射線感受性は、メタクリル酸成分および酸不安 定基を有する単量体成分の量を変えることによって、変 えることができる。最後に、ガラス転移温度は、共重合 体中のアクリレート成分およびメタクリル酸成分の量を 変えることによって、ある程度まで変えることができ る。共重合体は一般に、レジスト組成物の約50~90 重量%を占める。

【0011】共重合体は、当業者に周知の標準フリーラ ジカル溶液重合化技術によって合成することができる。 適切な共重合体は、アレン (Allen) 等の米国特許第5 045431号および第5071730号に開示されて おり、その開示を参照により本明細書に合体する。

【0012】レジスト組成物の第二のかつ最重要な成分 は、モノー、ジー、またはトリー保護水酸化アンドロス タン-17-アルキルカルボキシレートである。保護水 酸基とは、水素が、メチルカルボニルなどの低級(C 1-4) アルキルカルボニルやトリハロ (フルオロ) メチ ルカルボニルなどの低級 (C<sub>1-4</sub>) ハロアルキルカルボ ニルなどの光不活性置換基で置換された水酸置換基であ る。適切な光不活性保護水酸置換基は、アセチル基およ びトリフルオロアセチル基である。アンドロスタンは、 1~3個の保護水酸置換基を、好ましくは3、7、12 発明においては広範囲の酸不安定基が有効であることを 50 位に、さらに好ましくは3位に有する。本明細書では、

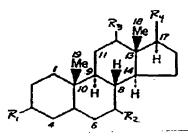
5

「アルキルカルボキシレート」という語は、次の化学式 を有する t - アルコキシカルボニルアルキルを指す。 【化 1 】

> O | -R-C-R-R'

上式でRは低級(C<sub>1-10</sub>)の直鎖または分岐鎖アルキル、R'は低級(C<sub>4-8</sub>)のt-アルキルである。アルキルカルボン酸エステル置換基は、17位である。光で生 10成した遊離酸が、アルキルカルボン酸エステルの分裂を引き起こして遊離酸を生成し、アンドロスタン分子を溶解抑制剤から溶解促進剤に変える。

【0013】本発明の方法で使用するための適切な置換 アンドロスタンは、次の化学式で示される。 【化2】



上式で $R_1$ 、 $R_2$ 、および $R_3$ は、水素、低級アルキル ( $C_{1-4}$ ) カルボニルオキシ、または低級ハロアルキル ( $C_{1-4}$ ) カルボニルオキシ基であり、 $R_4$ は t-アルコキシカルボニルアルキル、好ましくは低級( $C_{4-8}$ ) t-アルコキシカルボニル低級( $C_{1-10}$ )アルキル基である。

【0014】R<sub>2</sub>およびR<sub>3</sub>は水素であることが好ましく、R<sub>1</sub>は低級ハロアルキルカルボニルオキシであることが好ましいが、低級フルオロアルキルカルボニルオキシがさらに好ましく、特に低級バーフルオロアルキルカルボニルオキシが好ましい。

【0015】好ましい化合物は、アセチル置換基やフルオロアセチル置換基などの保護置換基で保護された水酸基を有するリトコレートである。特に好ましい化合物は、3-アセチルリトコール酸t-ブチルなどの(3-アルキルまたはハロアルキルカルボニル)リトコール酸t-アルキルである。

【0016】レジスト組成物の第三の成分は、光感受性酸生成剤である。放射線に当てると、この放射線感受性酸生成剤は強酸を生成する。適切な酸生成剤には、トリフレート(例えば、トリフェニルスルホニウムトリフレートやビスー(tーブチルフェニル)ヨードニウムトリフレート)と、ビロガロール(例えば、ビロガロールのトリメシレート)と、ヘキサフルオロアンチモン酸やヘキサフルオロ砒酸やトリフルオロメタンスルホン酸その

他のトリアリルスルホニウム塩やジアリルヨードニウム塩などのオニウム塩やトリフルオロメタンスルホン酸のハイドロキシイミドエステル、α-α'ービス-スルホニルジアゾメタン、ニトロ置換ベンジルアルコールやナフトキノン-4-ジアジドのスルホン酸エステル、およびアルキルジスルホンが含まれる。他の適切な光酸生成剤は、上記アレンの特許およびライヒマニス等の総説論文(Chemistry of Materials, Vol.3,395ページ、1991年)に開示されており、それら開示を参照により本明細書に合体する。

6

[0017]3成分のレジスト組成物は、酸生成剤を約 $1\sim10$ 重量%、置換アンドロスタンを約 $10\sim40$ 重量%、共重合体を約 $50\sim90$ 重量%含むことが好ましく、約 $1\sim5$ 重量%の酸生成剤、約 $15\sim30$ 重量%の置換アンドロスタン、および残量の共重合体を含むことがより好ましい。

【0018】本発明はまた、(a)本発明のレジスト組 成物を含むフィルムで基板をコーティングする段階と、

(b) フィルムを像に従って放射線に露光する段階と、

(c)像を現像する段階とを含む、基板上にレジスト像を生成するための方法にも関する。

【0019】第一段階は、適当な溶媒に溶解したレジス ト組成物を含むフィルムで基板をコーティングするもの である。適当な基板はシリコンから成る。基板上にフィ ルムを付着する前に、基板の表面を標準的な方法で清浄 化するのが適切である。組成物に適した溶媒としては、 シクロヘキサノンやプロピレングリコールメチルエーテ ルアセテート(PGMEA)が含まれる。驚くことに、 フッ素化された保護水酸置換基を有する本発明の組成物 30 は、当業界で標準の溶媒であるPGMEAにおける溶解 性を向上させた。フィルムは、スピン・コーティングや スプレイ・コーティング、あるいはドクター・プレーデ ィングなどの公知の技術を用いて基板上にコーティング することができる。フィルムを放射線に露光する前に、 フィルムを約1分間という短時間約90~150℃の高 温に加熱することが好ましい。乾燥フィルムの厚さは約 0.5~5.0ミクロンであり、約0.6~1.2ミク ロンが好ましい。この方法の第二段階では、フィルムを 像に従って放射線に露光する。放射線としては、電子ビ 40 ームまたは電磁放射線が適切であるが、紫外線またはX 線などの電磁放射線が好ましく、約190~250nm (248/254nm)、特に193nmの波長の紫外 線照射が好ましい。適切な照射源には、水銀ランプ、水 銀/キセノン・ランプ、キセノン・ランプ、X線または 電子ビームなどがある。好ましい照射源は、フッ化アル ゴン (ArF) エクサイマまたはフッ化クリプトン (K rF)エクサイマである。好都合なことに、レジスト・ フィルムの放射線感受性の向上によって、レジスト・フ ィルム (厚さ1ミクロン) は約35mJ/cm゚未満、 50 好ましくは約25mJ/cm²未満、さらに好ましくは

約20mJ/cm<sup>2</sup>未満、特に約15mJ/cm<sup>2</sup>未満の 放射線で完全に露光される。放射線は、放射線感受性酸 生成剤に吸収され、それが遊離酸を生成してアンドロス タンエステルの開裂および対応する酸の生成を引き起こ す。エステルの分裂でアンドロスタンは溶解抑制剤から 溶解促進剤に変化し、それによって水性塩基中での露光 レジスト組成物の溶解度が増大して、パターンを形成す る溶解度差が得られる。フィルムを放射線で露光した 後、フィルムを再び約1分間という短時間約90~15 0℃の高温に加熱することが好ましい。

【0020】第三段階は、適当な溶媒で像を現像するも のである。適当な溶媒には水性塩基、好ましくは、水酸 化テトラメチルアンモニウムやコリンなど、金属イオン を含まない水性塩基が含まれる。本発明のレジスト組成 物は高い放射線感受性を有し、高いコントラストで直立 壁のポジティブ像を提供する。独特なととに、本発明の 組成物の溶解特性は、共重合体の組成またはアンドロス タンの構造あるいはその両方を変えるだけで、変えると とができる。共重合体および置換アンドロスタンは共 に、遠紫外線中では非常に低い光学密度を有するため、 レジスト組成物は独特なことに、遠紫外線、特に193 nmにおける使用に適している。アンドロスタン成分は また、後続の工程段階でエッチング耐性を大幅に向上さ せる。

【0021】本発明の組成物は、集積回路チップ、マル チチップ・モジュール、回路板などの集積回路アセンブ リを製造するのに使用できる。との集積回路アセンブリ は、(a)本発明のレジスト組成物を含むフィルムで基 板をコーティングする段階と、(b)フィルムを像に従 って放射線に露光する段階と、(c)像を現像して基板 を露出させる段階と、(d)公知の技術によって基板上 の現像フィルム中に回路を形成する段階とによって基板 上に形成された回路を含む。

【0022】基板を露光した後、蒸着、スパッタリン グ、めっき、化学気相蒸着、レーザ誘導付着など公知の 乾式エッチング技術によって導電性金属などの導電性物米 \* 質で基板をコーティングすることにより、露出部分に回 路パターンを形成することができる。フィルム表面を粉 砕して、過剰な導電性物質を除去することができる。誘 電物質もまた、回路作成の工程中に同様の手段によって 付着できる。pまたはn型にドーピングされた回路トラ ンジスタを製造するため、工程中にホウ素、リン、ヒ素 などの無機イオンを基板に注入することができる。他の 回路形成手段は、当業者に周知である。

8

【0023】以下に示す例は、本発明の組成物の調製お 10 よび使用の方法を詳細に説明したものである。この詳細 な調製は、上述のより一般的に記載した方法の範囲内に 含まれ、それを例示するためのものである。これらの例 は、例示の目的で示したものにすぎず、本発明の範囲を 限定するものではない。

【0024】例1-レジスト調製の実施

各々1.0重量%の光酸生成剤ピス(t-ブチルフェニ ル) ヨードニウムトリフレートと、以下の添加成分を有 する、3種のレジスト組成物を調製した。

組成物1:共重合体99重量%(メタクリル酸メチル5 20 0%、メタクリル酸 t-ブチル28%、メタクリル酸2 2%)

組成物2:コール酸 t-ブチル25重量%、および共重 合体74重量%

組成物3:3-アセチルリトコール酸t-ブチル25重 量%、および共重合体74重量%

組成物4:3-トリフルオロアセチルリトコール酸t-ブチル25重量%、および共重合体74重量%

【0025】各組成物をシクロヘキサノンに溶解し、シ リコン基板上に1ミクロンのフィルムとしてスピン・コ ーティングした。次にフィルムを110℃で60秒間べ ークした。その後各フィルムの一部分を254nmの放 射線に約25mJ/cm゚の線量で露光した。そのフィ ルムを再び110℃で60秒間ベークした。次にフィル ムを0. 1Nの水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液 で現像した。溶解速度を測定し次の結果を得た。

【表1】

30

(溶解速度:R-露光時;R。-非露光時)

祖成物	R (オング ストローム/分)	R。(オンク
1	_	
2	2 3	2.
3	2 5	0.
4	3 5	0.

【0026】例2

メタクリル酸メチル、メタクリル酸t-ブチル、および メタクリル酸を含む水性塩基可溶性メタクリレート重合 体74%と、3-アセチルリトコール酸t-ブチル25 %と、ビス(t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフ レート1%とを含むレジスト処方を、シクロヘキサノン から、清浄化したシリコン・ウェファ上にスピン・コー ティングした。フィルムを130℃で2分間ベークして 50 メタクリル酸イソボルニル、メタクリル酸メチル、メタ

グストローム/分) R/R<sub>o</sub> 6.3 6 8.8 47.2 53 2.5 140

乾燥後、レジストを実験用フッ化アルゴン(ArF)エ クサイマ・ステッパを使用して193 nmの光に10 m J/cm<sup>2</sup>で露光させた。露光後フィルムをベークし (104℃/1分間)、水性塩基(0.01N TMA H) 中で20秒間現像した。ほぼ直立の側壁を有する 0.20ミクロンのフィーチャが作成された。 【0027】例3

クリル酸 t - ブチル、およびメタクリル酸を含む水性塩 基可溶性メタクリレート重合体79%と、トリフルオロ アセチルリトコール酸 t – ブチル20%と、ビス( t – ブチルフェニル) ヨードニウムトリフレート1%とを含 むレジスト処方を、プロピレングリコールメチルエーテ ルアセテートから、清浄化したシリコン・ウェファ上に スピン・コーティングした。125℃で2分間ベークし て溶媒を除去後、レジストを線量0~10mJ/cm² の範囲の光(250 nm)に露光させた。露光後ベーク (125°C/1分間)の後、フィルムを0.21N T 10 MAH(水酸化テトラメチルアンモニウム)中で現像し た。露光時と非露光時の溶解速度比(R/R。)は、R が24μm/分で、R。が0.1μm/分未満であるの で、非常に高い(>240)。この系のコントラスト (露光線量に対するフィルムの厚さの勾配)は、10で ある。

#### 例4

【0028】メタクリル酸イソボルニル、メタクリル酸 メチル、およびメタクリル酸を含む水性塩基可溶性メタ クリレート重合体79%と、トリフルオロアセチルリト コール酸 t - ブチル20%と、ビス(t-ブチルフェニ ル) ヨードニウムトリフレート1%とを含むレジスト処 方を、プロビレングリコールメチルエーテルアセテート から、清浄化したシリコン・ウェファ上にスピン・コー ティングした。125℃で2分間ベークして溶媒を除去 後、レジストを線量0~10mJ/cm゚の範囲の光

(250 nm) に露光させた。露光後のベーク(125 **℃/1分間)の後、フィルムを0.1N TMAHで現** 像した。露光時と非露光時の溶解速度比(R/R。) は、70 (R=5.6  $\mu$ m/分、R<sub>0</sub>=0.08  $\mu$ m/ 分)である。コントラストは6であった。

【0029】以上、本発明を特定の実施例に関連して説 明してきたが、これらの説明は限定的なものとして解釈 すべきではなく、本発明の趣旨および範囲から逸脱する ことなしに、種々の実施例、変形、および修正をなし得 ることは明白であり、このような等価な実施例は本発明 の範囲内に含まれるものであることを理解されたい。

【0030】まとめとして、本発明の構成に関して以下 の事項を開示する。

【0031】(1)放射線感受性酸生成剤と、1~3個 の保護された水酸置換基を有するアンドロスタン-17 - アルキルカルボキシレートと、並びに、(a) アクリ ル酸またはメタクリル酸から選択された単量体、およ び、(b)メタクリレートまたはアクリレートから選択 された単量体との反応生成物を含む共重合体とを含むレ ジスト組成物。

- (2) 保護水酸置換基が、低級アルキルカルボニルオキ シ基または低級フルオロアルキルカルボニルオキシ基で あることを特徴とする上記(1)に記載の組成物。
- (3) メタクリレートまたはアクリレートが、メチルエ 50 トコール酸 t アルキルまたは低級フルオロアルキルカ

ステル エチルエステル、および t - ブチルエステルか

10

らなる群から選択されるエステルであることを特徴とす る上記(1) に記載の組成物。

(4) 前記共重合体がさらに、(a) アクリル酸または メタクリル酸から選択された単量体と、(b)メタクリ ル酸メチルもしくはメタクリル酸エチル、またはアクリ ル酸メチルもしくはアクリル酸エチルから選択された単 量体と、(c)メタクリル酸t-ブチルまたはアクリル 酸 t - ブチルから選択された単量体との反応生成物を含 むことを特徴とする上記(2)に記載の組成物。

(5) 共重合体がさらに、脂環式メタクリレートまたは 脂環式アクリレートから選択された単量体の反応生成物 を含むことを特徴とする上記(4)に記載の組成物。

(6) アンドロスタンが、低級アルキルカルボニルリト コール酸 t - アルキルまたは低級フルオロアルキルカル ボニルリトコール酸 t-アルキルであることを特徴とす る上記(4) に記載の組成物。

(7)放射線感受性酸生成剤が、トリフレートであるこ とを特徴とする上記(6)に記載の組成物。

(8) 基板上にレジスト像を生成するための方法であっ て、(a)放射線感受性酸生成剤と、1~3個の保護水 酸置換基を有するアンドロスタン-17-アルキルカル ボキシレートと、(i)アクリル酸またはメタクリル酸 から選択された単量体と(ii)メタクリレートまたは アクリレートから選択された単量体との反応生成物を含 む共重合体とを含むフィルムで基板をコーティングする 段階と、(b)フィルムを像に従って放射線に露光させ る段階と、(c)像を現像して基板を露出させる段階と を含む方法。

(9)保護水酸置換基が、低級アルキルカルボニルオキ シ基または低級フルオロアルキルカルボニルオキシ基で あることを特徴とする上記(8)に記載の方法。

(10) メタクリレートまたはアクリレートが、メチル エステル、エチルエステル、およびt-ブチルエステル からなる群から選択されるエステルであることを特徴と する上記(8)に記載の方法。

(11)前記共重合体が、(a)アクリル酸またはメタ クリル酸から選択された単量体と、(b)メタクリル酸 メチルもしくはメタクリル酸エチル、またはアクリル酸 メチルまたはアクリル酸エチルから選択された単量体 と、(c)メタクリル酸 t - ブチルまたはアクリル酸 t ブチルから選択された単量体との反応生成物を含むこ とを特徴とする上記(9)に記載の方法。

(12) 共重合体がさらに、脂環式メタクリレートまた は脂環式アクリレートから選択された単量体の反応生成 物を含むことを特徴とする上記(11)に記載の方法。

(13)放射線が190ないし250nmの波長の紫外 線であることを特徴とする上記(11)に記載の方法。

(14) アンドロスタンが、低級アルキルカルボニルリ

ルボニルリトコール酸 t - アルキルであることを特徴と \* (15) 放射線感受性酸生成剤が、トリフレートである する上記(13)に記載の方法。 \* ととを特徴とする上記(13)に記載の方法。

フロントページの続き

(72)発明者 リチャード・アンソニー・ディピエトロ アメリカ合衆国95120 カリフォルニア州 サンノゼ マウント・ホリー・ドライブ 6682

(72)発明者 グレゴリー・マイケル・ワルロフ アメリカ合衆国95037 カリフォルニア州 モーガン・ヒル デル・モンテ・アベニュ - 16925

THIS PAGE BLANK (USPTO)